



2023年12月1日

各 位

会 社 名 株式会社ジェイ・イー・ティ
代 表 者 名 代表取締役社長 房野 正幸
(コード番号 6228 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役 問田 宗寿
T E L 0865-69-4080
U R L <https://www.globaljet.jp/>

次世代半導体製造技術の研究開発業務受託に関するお知らせ

当社は、Rapidus 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 小池 淳義、以下「Rapidus 社」といいます。）より次世代半導体製造技術の研究開発業務を受託することとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 受託業務の概要

受託先との守秘義務契約より、取引内容の詳細等については公表を差し控えさせていただきます。

2. 今後の見通し

当社は、Rapidus 社にて計画されております半導体製造ラインへの当社装置の納入を目指してまいります。

3. 業績への影響

本件による当社の 2023 年 12 月期の連結業績への影響は軽微であります。今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

【Rapidus 株式会社 概要】

- (1) 所在地：東京都千代田区麹町 4 丁目 1 番地 麹町ダイヤモンドビル 11 階
- (2) 代表者：代表取締役社長 小池 淳義
- (3) 事業内容：半導体素子、集積回路等の電子部品の研究、開発、設計、製造及び販売他
- (4) 資本金：73 億 4,600 万円（2022 年 11 月時点。資本準備金の額を含む。）
- (5) 設立年月日：2022 年 8 月 10 日

以 上